

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

02-286211

(43) Date of publication of application: 26.11.1990

(51)Int.CI.

B29C 45/14 H05K 3/20

// B29K 67:00

(21)Application number: 01-107237

(71)Applicant: NITTO BOSEKI CO LTD

(22)Date of filing:

28.04.1989

(72)Inventor: WATANABE AKIHIKO

MURAKOSHI SUKEJI SUGANO NAOTO

INOKUCHI HIROICHI

(54) THERMOPLASTIC RESIN MOLDING AND MANUFACTURE THEREOF

(57)Abstract:

PURPOSE: To obtain a metal-conductive thermoplastic molding being cheap and reliable by supplying metal foil applied with a specific adhesive agent to one surface thereof to a molding die, after that, injection-molding thermoplastic resin.

CONSTITUTION: Metal foil applied with thermoplastic polyester resin on one surface thereof as an adhesive agent is supplied into a molding die, next, through injection-molding of thermoplastic resin, the die of a molding and adhe sion of metal foil are conducted simultaneously, thereby molding a thermoplastic resin molding with a metal conductor. Thermoplastic polyester used herein is a co-condensation product of at least a kind selected from terephthalic acid, isophthalic acid, succinic acid, and sebacic acid, and at least a kind selected from ethylene glycol, 2,2-dimethy1-1, 3-propanediol, 2,2 diethyl-1, 3-propanediol, which has a molecular weight of 15,000 or more, and also has melt viscosity of 5.0 × 104 [Pa.S] or less at 50° C.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平2-286211

fint. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

母公開 平成2年(1990)11月26日

B 29 C 45/14 H 05 K 3/20 // B 29 K 67:00

2111-4F A 6736-5E

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全4項)

会発明の名称

熱可塑性樹脂成形体及びその製造方法

②特 頭 平1-107237

②出 願 平1(1989)4月28日

@発明者 渡辺

昭比古

福島県福島市田沢字桜台12-3

勿発明者,村越

资 冶

福島県福島市鳥谷野字日野2-2

砲発明者 管野

直人

福島県福島市鳥谷野字日野2-2

の発明者 井ノ口 博一の出願人 日東紡績株式会社

福島県福島市郷野目字東1番地

福島県福島市蓬萊町57-9

四代 理 人 弁理士 浅 村

外 2 名

卯 相 当

1. 発明の名称

熱可塑性樹脂成形体及びその製造方法

2. 特許請求の数期

(1) 熱可塑性樹脂を用い射出成形により成形物を 得る際に金融的の片面に接着剤として熱可塑性ポリエステル樹脂を塗布したものを成形金型へ供給 し、次いで熱可塑性樹脂を射出成形することに給 り、成形体の成形と該成形体への金額節の接着を 同時に行なうことを特徴とする熱可塑性成形体の 製造力は。

(3) 熱可塑性ポリエステルがテレフタル酸、イソ ソタル酸、コハク酸、セパチン酸から選ばれた少 なくとも1個とエチレングリコール、2.2ージ メチルー1.3ーアロパンジオール、2.2ージ エチルー1.3ーアロパンジオールから選ばれた 少なくとも 1 機との共協合物であることを特徴とする請求項 1 又は 2 に記載の製造法。

(4) 競材樹脂と、金属館とよりなる熱可塑性制脂成形体であって、基材樹脂と金属館とを分子組が15.00の以上で50℃での溶血粘度が5.0×10⁴ [Pa・S]以下の熱可塑性ポリエステルにより接着させたことよりなる熱可塑樹脂成形体。 助 熱可塑樹脂成形体が到路熱板である箭束項1 記載の成形体。

3. 発明の詳和な説明

産業上の利用分野

本発明は金属箔張り熱可塑性樹脂成形体及び製造方法に関するものである。

従来の技術

熱可塑性樹脂皮形体に導電性金瓜体を付与する 方法としては

- `1) 無電解メツキ法
- 2) 専電値科による方法
- 3) 热転写法
- 4) 放転写的による型内インモールド法(特別

引 5 7 - 7 1 9 3) 等が延宕されている。

発明が解決しようとする課題

しかしこれらの方法においても夫々問題がある。 1) 無電解メツキ法では、金銭薄体の堆積速度が遅 く厚い数を得るのに良時間を受し、又工程が複雑 である。

2) 導電途料による方法は、海体抵抗が高く回路の 億知性の面で劣る。又、立体的な印象を埋かしい。 3) 然 医写法による方法は一般に導出を和の如きフィラー入り 連貫体を使用するため、上記の2) と同様に四路の傾射性及び基数表面が平面状でない場合の 医写などに問題がある。更に上記方法は成形体を成形後に金属導体を付与する為、工程数が増え経路的でない。

4) 熱 医写 絡による型内インモールドは は成形と同時に金属等体付成形体が符られる為、工程が省略され非常に目的に合つた方法である。 しかしながら、 この方法でも金属準体として、特 電 歯科が使用され前述の如く 国路の信頼性の面で 問題がある。 又、 好出成形時の樹脂の高い圧力により金属等体

造方法について述べる。基材制能としては、一般に電気格段用途に用いられている、ABS制度、ポリカボネート(PC)、ポリエステル(PBT)等の汎川プラスチック、又特に耐熱性が必要とされる用途にはポリエーテルスルホン(PES)、ポリエーテルイミド(PEI)等のスーパーエンジニアプラスチックが用いられる。

用途により基材制剤にガラスファイバー等の充 机剤を犯入してもよい。転写成形に使用される無 転写前は以下の様に製造される。

の担信が起こり易い。 網絡を用いた場合には、 金属場体の環境性は充分であるが、金属場体と基材 樹脂の界面接着力が小さいという質菌がある。

本発明は、これらの国題を解決し、安価で信頼性のある金属等体付無可型性成形品を得ることを目的としている。

課題を解決するための手段

本発明者らは種々研究を摂ねてきた結果、

- a) 関節等の電気的信仰性の高い金融笛を用いたインモールド転写成形により金属箭張熱可 短性樹脂成形体を得ること、
- b) 接着用として特定の無可型性ポリエステル 場所を一定皿以上用いること、および
- c) 金型温度を予め、一定温度以上に予熱して おくこと、

により成形体の金属導体と基材樹脂間の接着力が 大中に改善され安価で良好な特性を持つ幾可塑作 樹脂成形体が得られることを見い出し本発明を完 成するに至つた。

以下木発用の射出成形による成形体及びその製

本発明に使用する接着剤としては短時間に強囚な接着力を発揮する熱可塑性樹脂は発剤が吸透のある。熱可塑性樹脂には酢酸ピニル樹脂、酢ピンエチレン共自合体、熱可塑性ポリアミド樹脂、が同型性ポリエステル樹脂が特に要するの中で熱可塑性ポリエステル樹脂が特に優れた接着力を示す。

义、 熱可塑性ポリエステル 引雷にも、 成分、 分子 最等により 種々の 特性の ものが 切られるが、 本

発明ではジカルポン殻成分として、テレフタル殻、 イソフタル酸、コハク酸、セパチン酸、ジオール 成分としてエチレングリコール、1.4~ブタン シォール、2.2-シメチル-1.3-プロパン ジオール、2.2-ジェチル-1.3-プロパン ジオールの中からそれぞれ選ばれた少なくとも 1 付の化合物間の共格合物の中で、分子伝が150 00以上、好ましくは2000以上、且つその 5 0 °C における溶触粘度が5. 0×10⁴ [Pa. S] 以下のものが好過に使用される。分子間が1 5000以下であると樹樹自体の凝集力が不足し 充分な接着力が打られない。50℃での溶風粘度 が5.0×10⁴ [Pa・S] 以上であると別出成 形時に接着所が柔軟化されておらず結材樹脂との 充分なからみ合いが何られず、結果として充分な 接行力が得られないという問題がある。

端、これらの母郎としては市販品を使用してもよく、また、常法により上記原料を共縮合させたものを使用してもよい。

かくして転写成形用の熱転写館が製造される。

の 転写 前が が入される という 構成を有する 装置を 用いれば、 ① から⑤ のサイクルを繰り 返すことに より 選続生産も可能である。

灾施例

以下木発明を実施例により説明する。

灾施例 1

キャリアフィルムとして 5 0 μ m の P E T フィルム又は 5 0 μ m の P I フィルムを用い、 金 風 的として 3 5 μ m の 電解 期的を用いて、 接 着 剤 として 3 1 に 配 似の ものを 使用 した。 使用 に 際 して は 袋 剤 は 疳 剤 メ チルエチルケトンを 用いて 所 定 粉 度 に 調 乾 し た。

料材材所としてはABS樹脂を用いて、接着剤の適布量を30g/m²とし、金型醤度を60℃、シリンダー温度を200~210℃、射出圧800㎏/m²で射出成型して熱可塑樹脂成形体を観
造した。

次いで、転写成形について説明する。まず成形用の企型を予め一定の温度としては少なくとも50である。このような温度としては少なくとも50で充分であるが、成形体の裏面が円滑なものを得るには基材樹間により好ましておき組出ない。予じめ金型温度を改めることにより金融との物型的からまりを増大させ密発力を高めることができる。

成形体の表面を円桁にするためには、例えば 人BS開開の場合60~90℃、PCの場合80 ~120℃、PES。PEIの場合で130~1 70℃程度に予め加熱しておくことが好ましい。

本発明によれば、① 転写的の型内の供給の際に金型の1 部が語を抑入できる程度に開放され、② 節が挿入されると同時に金型は完全に閉じられ、② 次いでは材間間が金型内に射出され成形体が形成されると同時に成形体の表面に金融場体が転写され、④ 成形体を型から取り出すと熱転写的のプ

- 1

新数数度 (50C)	20000~ 25000 2.3×104 (Pa·S	2.6×104	1.8×10	35000 8.5×104		ſ	
分子區	20000~	•	•	27000~ 35000	15000~ 20000	•	
和成功組成比	接着限A IPN/SEA/EG/DEPD -35/15/35/15	B IPA/SUA/EG/DEPD -30/20/30/20	C IPA/SEA/EG/DEPD -25/25/10/40	D TPA/E6=50/50	1PA/EG=50/50	ポリアニルブチリーを記録ぶ	(市版品)
	报名第A	•	ن •	0	•	•	

註:IPA =テレフタル酸、SÉA =セバチン器 IPA =イソフタル数、EG=エチレングリコール SUA =コハク酸、DEP= 2.2- ジエチル・1,3-アロバンジオール かくして切られた成形はについてJIS C 6 4 8 1 によりピーリング強度を試験した。その桁 果は次-2 に示す。

发-2

5.4.反倒陷	接着例	经布门	0.00000	ピーリング強度 Ks/cs
.[接着剂人	30 g / m ²	C009	1. 37
	* B	,	•	2. 19
ABS	• C	,	•	1.89
	* D	•		.0.10 以下
	. E	,		0.35
	"F	"	, .	0.10 以下

以上から明らかな別く木発用に係る成形体はす ぐれた接着性を有している。

实施别2.

実施例1で使用した接着剤Aの適布度を10。 20、30又は40g/m²とし、麸材制脂としてABSを使用した以外は同様の操作を発返し、

この結果から明らかな如くABS副前の場合は 金型温度が60で以上であれば充分な接着性を有 する成形体が切られることが判明した。

実施明 4

以付別形として以下の4種類の制度を用い、転写成形の際の条件を表 - 4に示す道りとし、接着用入をそれぞれ30g/m²とした以外は実施例1と同様の操作を振り返し形成体を提た。

製 - 4

接板岗阶	シリンダー造成	外出压	金型温度
PC	280~ 310°C	1000	100℃
РВТ	230~ 260°C	800	1000
PES	340~ 380°C	1000	150°C
PEI	350∼ 190℃	1000	1500

限形体を料た。.

かくして得られた成形体を実施例1と同様JIS C6481によりピーリング強度を試験した。その結果を表 - 3 に示す。

裘 - 3

液布因	企型温度	ピーリング
		强度均/cm
10 g/m²	60°C	0.15
20	*	0.85
3 0		1.46
4 0	,,	1.79

3 0 s / m² 以上の途布品で良好なピーリング 強度を有する成形体が得られた。

夹施例3

金型温度を20℃、40℃、60℃及び80℃ とし、遠前間を30g/m²とした以外は実施例 2と同様の操作により成形体を得た。

かくして得られた成形体についてピーリング強度を実施例1と周接測定したところ、それぞれ2・19・1・55・2・45及び2・30㎏ノロであつた。いずれも良好な接着性を有する成形体が得られた。

発明の効果

無可能性制耐成形体は優れた電気特性、寸立少な定性、を示すことから各種電子ののかった。本意間によるいはコネクター等に応用されてのが作の高いに選択しまれた。本体に選集がは、ので現在使用としまったので現在を使用されての表が出ることが出来ってので見なれているといるといいはからいないはからいないはからいないがある。

化埋人 沒 村 如